⑫公開特許公報(A)

平2-14584

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成2年(1990)1月18日

H 01 L 33/00 . 2/45

7733-5F

B 41 J 3/21 7612-2C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全12頁)

60発明の名称 発光素子アレイ

> 20特 顧 昭63-164353

顧 昭63(1988)7月1日 忽出

B @発明者

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会

补内

刀 根 危発 明 者

大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

补内

@発 明 者

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会

社内

日本板硝子株式会社 の出願人

大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地

弁理士 大野 精市 四代 理 人 最終頁に続く

1、 発明の名称

発光素子アレイ

2. 特許請求の範囲

(1) a. しきい電圧もしくはしまい電視が外部 から制御可能な制御電極をそれぞれ有する発光素 子を多数個、一次元、二次元、もしくは三次元的 に配列し、

- b. 各種光素子の制御電腦を近傍に位置する少な くとも2つの発光素子の制御電極と互いに電気的 手段にて接続したネットワーク配線を形成し、
- c. 各角光葉子に、外部から電圧もしくは電流を 印加するクロックラインを接続させた、 発光漢子 アレイであって、゛

設電気的手段として、 電圧もしくは電流の一方 向性を持つ電気素子を用い、 譲ネットワーク配縁 に電圧もしくは電流が一定方向で流れるようにさ せたことを特徴とする発光素子アレイ。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本苑明は親光紫子を同一基板上に幾級した親光 素子アレイへの自己走変機能の付与と、 その駆動 の態略化に関するものである。

[従来の技術]

発光素子の代表的なものとしてLED (Light Emitting Diode) 及びLD (Laser Diode) が知ら れている。

LED は化合物半導体(GaAs、GaP、AIG AAS等)のPNまだはPlN被合を形成し、これ に駆方向電圧を加えることにより接合内部にキャ リアを注入、その再結合の過程で生じる進光現象 を利用するものである。

またLDはこのLED内部に導渡路を設けた構 逸となっている。 あるしきい 賃電減以上の電流を ながすと往入される電子一正孔対が増加し反転分 布状態となり、 誘導放射による光子の増倍(利得) が発生し、 へき間面などを利用した平行な反射鏡 で発生した光が再び活性層に帰還されレーザ発掘 が起こる。そして導波路の増面からレーザ光が出 ていくものである.

たの現光サイリスタの為本相違及び電流・配圧 特性を第12回、第13回に示す。第12回に示 す保遺はN形G aA s 基板上にPNPN相違を形成 したもので過常のサイリスタとまったく同じしれ成 である。第13回も同様に過ぎのサイリスタリーである。第13回を同様に過ぎまのサイリスタリーである。サイリスタもものでなく、第14回に スタも第12回の2増子のみでなく、第14回に スタも第子サイリスタもものれている。この3増 子サイリスタのゲートはON配圧を制御なな位を加え を記録をようになる。またONした後、ゲートで包圧と とほとなる。またONした後、ゲートで包ェント

登を行うためには、 し E D アレイのなかに作られている一つ一つのし E D をワイヤボンディング等の技術により駆動 I C に扱続し、 この I C で一つ一つのし E D を駆動させてやる必要があった。 こののためし E D の致が多い切合、 同致のワイヤボン アイングが必要で、 かつ、 匹動 I C も数多くながあった。 これは駆動 I C を設置するスペースを破りすることが必要となり、 コンパクト化が困難という欠点を誘発していた。 またし E D を並べるビッチもワイヤボンディングの技術で定まり、 翅ビッチ化が強しいという欠点があった。

そこで発明者らは、発光な子アレイ自身に自己 走金組能をもたせることにより、先に挙げたワイヤボンディングの数の問題、駆動1Cの問題、コンパクト化、短ピッチ化の問題を解決する発明を行ない、先に出願した。(特顧昭63-66392「発光器子アレイとその駆動方法」)この、先の発明の内容を以下固単に記す。

先の丸明の主旨は、 親光震子のターンオン配圧

なる。またこれサイリスタは外部から光を入 射することによりそのしさい電圧が低下すること が知られている。

さらにこの発光サイリスタの中に導致路を設け L D とまったく同じ原理でレーザサイリスタを形成する事もできる(田代他、 1 9 8 7 年秋応用物理学会議済、各号18p-ZG-10)。

一方密省形イメージセンサ、 LEDブリンタ等では汲み取るポイント、 哲書込むポイントを指定するため、 これら鬼光累子による鬼光点の走交気 脆 (光速狂風能) が必要である。

しかし、これらの従来の発光露子を用いて光走

第15回に光の鬼明の実施例の第1の例を示す。
これは発光母子として先に述べた鬼光サイリスタ
を用い、 発生した光の一部が胸接する発光サイリスタ
の人別するよう你成したもので、 光が入った
現光サイリスタの ON 冠圧が低下する現象を利用
するものである。 今転送クロックバルスはっかハイレベルとなり、 発光サイリスタT(0)が ONしてい
るとする。 このためその調測に位置する発光サイリスタT(-1)、 T(1)の ON 電圧が低下する。 このための転送クロックバルスはっにハイレベルで正
が印可されるとT(1)のみ ON きせる事が可能となる。 これから自己患発を行なうことができる。

第16回に第15回の協成のデバイス構造を示す。 N 形 G a A s 結板上に P 形 (23)、 N 形 (22)、 P 形 (21) からなる 発光サイリスタを設け、それぞれの P 形 (21) 層に 设 触 した 電 極 (

40)に転送りロックラインを接続した構成とな っている。 幼作は先は 用した通りである。

第17国に先の舞明の実施例の第2の解を示す。 第14因に示した三端子サイリスタのゲート端子 を関中尺に R」でお互いに投続した格成である。 今々,がハイレベル電圧となり T (0)が O N 状態に なっているとする。 このとさノード G oはほぼ客ボ ルトとなっている。 すると抵抗ネットワークから 電波が減れ、 T(0)に近いノードが最も電圧が引き 下げられ、 触れていくほど影響は少なくなる。 次 の伝送クロックφιにハイレベル電圧が加わるとT (1)とT(-2)がON可能となるが、ノードG・のほ うがノードG・2より低い電圧となっているため、 T(1)のみをONさせることができる。

これから自己走去を行なうことができる。

以上関単に説明した先の発明により、 ワイヤボ ンディングの数の問題、 駆効1Cの問題、 コンパ クト化、 垣ピッチ化の問題等を解決することが可 能となった。

[発明が解決しようとする深題]

くとも2つの発光容子の制御電衝と互いに電気的 手段にて接続したネットワーク閉線を形成し、 c. 各発光料子に、外部から電圧もしくは引流を 印加するクロックラインを接続させた、 発光容子 アレイであって、

該電気的手段として、 冠圧もしくは電波の一方 向性を持つ進気案子を用い、 旅ネットワーク民場 に電圧もしくは電流が一定方向で流れるようにさ せたことを特徴とする発光要子アレイである。

本作明においては、 転送クロックを2相化する ために、先の強明の例で示したような抵抗のみを 介した電気的複雑方法を取らず、 ダイオード、 ト ランジスタ等を介した冠気的複説方法を用いる。

本堯明によるとダイオード、 トランジスタ等の 特性の一万向性、非対象性を利用し、伝送クロッ クを2相化することができる。

本発明に使用する発光器子としてはしきい程圧 もしくはしまい電流が外部から初週可能な発光素 子であれば、 任意の君子が使用できる。 なかでも、 粥えばP 将電影半期体領域及びN 時間形半期体額 してダイオードを用いるものである。

第15回および第16回の構成別(光路合によ る方法)では、発光素子から出射する光量を左 右で変えることにより転送クロック数を2つに渡 少させることができる。

しかしながら第17回に示した4年成例(電気的 彼規による方法)では2相駆動化はできない。 こ のため伝送動作をさせるための駆動回跡がそれほ と問題化出来ないという欠点があった。

【证題を解決するための手段】

本角明は冠気的手段により接続する方法を改良 し、 電気的手段により接続する方法によっても、 2 相の伝送クロック数で伝送動作を可能とするも のである。

本類明は上記問題点を解決するためになされた ものであって.

a. しきい冠圧もしくはしさい電波が外部から制 匈可能な制御風極をそれぞれ有する発光な子を多 数額、一次元、二次元、もしくは三次元的に配列

b. 各角光景子の制御電気を近傍に位置する少な

域を祖政収別した発光器子等の負性抵抗を有する 発光 震子を用いることが 姐ましい。

また本苑明に位用する冠圧もしくは電流の一方 向性を持つ医子としてダイオード、 トランジスタ を用いてもよい。

さらには、これらのダイオード、トランジスタ を、発光素子を形成している第1週電形半場体部 及び第2 草冠形半草体部(P形、N形盤)を用い て(組み合わせて)形成することにより、 簡単な 知道方法にて、 本発明を実現できる.

THE MET

本発明では一方向性を持ったダイオード、 トラ ンジスタ等を介して、 鬼光景子間の電気的接続を 行なうことにより、 実施例にて詳細に説明するよ うに2相の転送クロックにて自己走資を行なうこ とが可能となる。

[火炸例]

< 尖轮朔 1 >

ここで説明する実施例1は電気的接続の方法と

動作を説明する。まず転送クロック 4 2 がハイレベルとなり、 発光架子 T (0)が O N しているとする。この時、 3 相子サイリスタの特性からゲート 電節 G。は客ポルト近くまで引き下げられる (シリコンサイリスタの場合約 1 ポルトである)。 Voxを 5 Vとすると、 抵抗 R L、 ダイオード D - 2 ~ D 2 のネットワークから各発光サイリスタのゲート 写圧が

尚本女能別の等質回路因において、 発光サイリスタのケート電価間を結ぶ案子としてダイオードのみをびげているが、 このダイオードに直列に抵抗を加えても良い。 この場合 Goと Goとの 記位差がダイオードの立ち上がり電圧 Vol以上となり、 伝送動作可能なクロックハイレベル電圧硬温を拡大で3名。

決まる。 そして現北女子で(切に近いぁナロゾート 以路期にT(0)から離れるに従 冠圧が最も低 いゲート電圧は上昇していく。 しかしながら、ダ イオード特性の一方向性、 非対象性から遺圧を下 げる効果は T (0)の 右半分しか働かない。 即ち G : はG。にたいし、 ダイオードの順方向立ち上がりだ 圧 V ar だけ高い 足圧に設定され、 G a は G i にたい し、 さらにダイオードの順方向立ち上がり気圧 V 。」だけ高い冠圧に設定される。 一方左半分に相当 する G'-1はダイオード D -1が进パイアスとなって いるため包波が流れず、 従ってVotと同電位とな る。 次の公送クロックパルスす! は最近後のT(1)、 T(-1)及びT(3)、T(-3)等に加わるが、これらの 中で最もON冠圧が低い素子はT(1)で、 約2V。 ,である。 次に低い宏子はT(3)であり、 約4V。, となる。 T(-1)、 T(-3)のON程圧は約Vox+V atとなる。 以上から転送クロックバルスのハイレ ベル電圧を2Va゚から4Va゚の間に設定しておけ ばて(1)のみONさせることができ、 伝送動作を行 なうことができる。

実能別1では等価回路を示し設明したが、実施別2では実施別1を拡接化して作成する場合の特成についての実施例を設明するものである。 本実施別の翌点は電気的は合を行なっためのダイオードを発光深子の一部を利用して設けることにより、発光サイリスタと同じ工程で、ダイオードまで形成することのできる构造にある。

るちではらこるも肌実まトリ

* 女話語では赤ほかロックストスとして、 もこもこの2 古中世紀でいたよ、 トロ安になる時間帯である。 かい 直番 ではい すいけい ない

作 みんちょく ロント ロンななら は 記 記 は な は な な な な し と か し か と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か し と か か し と か か し と か か し と か か し と か か し と か か し と か か し か か し に が か か し か し か し か し か し か し か し か し か し か し か し か か し

. 5 & 0 5 M

し合は再丁野頭のこ れるながい問い間をAs D い

15 1 米 月

pp238-240).

a A s 基版上に N 形 G a A s 版 (2 4 b)、 N 形 A 1 G a A s 版 (2 1 a)、 P 形 A s 版 (2 3)、 N 形 G a A s 版 (2 1 b)、 P 形 G a A s 版 (2 1 b)、 P 形 G a A s M (2 1 a) の 各 歴 を 形 成 す る。 そ し て ホトリソグラフィ等及 び エッチング に より、 各 体 絶 光 宏 子 に 分 粒 す る (分 庭 陽 (5 0))。 ま た 分 粒 偶 (5 1) は 発 光 雲 子 T (0)と 結 合 用 ダ イ オード D e と を 分 越 す る た め の 橋 で あ る。 負 間 抵 抗 (8 3) R c は 発 光 素 子 の N 形 G a A s 暦 (2 2)を 用 い て い る。 これ は 別 の 暦 を 用 い て も よ い。 例 え ば p 暦 (2 3)を 用 い る、 あ る い は 別 の 抵 抗 領 域 を 設け、 これ を 用 い て も よ い。

本実施例 3 の製造工程を説明する。 まず N 形 G a A s 基 板 上 に N 形 G a A s 層 (2 4 b)、 N 形 A I G a A s 層 (2 4 a)、 P 形 G a A s 層 (2 3)、 N 形 B G a A s 層 (2 2 1 b)、 P 形 G a A s 層 (2 1 b)、 P 形 G a A s 層 (2 1 b)、 P 形 G a A s 層 (2 1 a) の 各 層 を 域 次 形 成 する。 そして 分 類 構 (5 0)を 形成 し、 発光 素子 及 び 抵 旅間 の分類を 行 な う。 次に 分類 構 (5 1)を 形 成 し、 発光 素子 と 話 合 ダ イ オード 間 の 分類を 行 な う。

1 で示した発光サイリスタを P N P P P ランジスタ T・1 と N P N P P D ンジスタ T・2 との組合せで 表わした。 サイリスタと同じ動作をさせる ため、 T・1 のコレクタを T・2 のベースに、 T・1 のベースを T・2 のコレクタ が三端子サイリスタ のゲート に付当する。 この T・1、 T・2 の組合せを T(・1)~ T(1)で 表わしている。 さて 本実 施 例 4 は 隣 接 案 子との お合に 実 施 例 1 で 示した ダイオード で なる。 T・3 のベースは T・1 のベースに 接 続 される。 この 時 の 転送動作 は 実 施 例 1 で 説 切 し た も の と 全 く 同じ で ある。 実 施 例 1 の ザイオードを T・1 と 考 えれば らい。

また木実施例 4 の具体的なデバイス構造は実施例 2 及び実施例 3 でしめしたものと同じになる。
< 実施例 5 >

第8回に実施的5の等価回路図を示す。 本実施

この工程の選呼は必ずしも上記のとおりである必要はなく、例えば分離得(50)と分組機(51)の形成関序が逆転していてもよい。 また 第4回の上にさらに 透光性絶縁膜を 設け、 ほ母庭を向上させるように してもよい。 さらには 発光素子上の絶縁膜が厚くなり光透過率が低下することを 嫌うなら、 発光素子の上部 絶縁酸の一部または全部をホトエッチング等の方法により除去してもよい。 <実施倒4>

実能例 4 は電気接続の方法としてトランジスタ を用いるものである。

実施別4の等価回路を、第5図に示す。実施例

例 5 は実能例 1 に示した等価回路に対し、 置渡 V ex及び負荷抵抗 R、を削除したものである。 実施 例 1 の等価回路では電源電圧 V exに対してサイリスタのターンオン 電圧が定まっており、 O N した 素子のゲート 電圧がほぼ マボルトとなること、 そしてそれがダイオードを通して関接要子に影響を与えることを利用していた。 本実能例 5 ではこの電波 V exを削除しており、この動作を説明する。

今転送クロック ø z にクロックハイレベル電圧を加え、発光サイリスタ T (0)が O N しているとする。ゲート G o はほぼ 本ボルトとなる。 この時頃後する発光サイリスタ T (-1)のゲート G -1の電圧は不定となる。ダイオード D -1はゲート G -1の電圧はが 本ポルト以上であれば逆バイアスとなり、電波は流れないからである。また発光サイリスタ T (1)のゲート G 1の電圧はダイオード D **の順方向立ち上がり電圧 V **より高くなることができない。 これから発光サイリスタ T (-1)の O N 電圧は チースタ T (-1)のデバイス 構造から定まる O N 電圧は グーカ発光サイリスタ T (1)の O N 電圧は ゲー

「 v o o w 確似からさらに V e i だけ高い 足圧となる。 従って約2 V e i と i デバイス 仮造から定まる O N 足圧をこの2 V e i より高く設定しておけば実 能別1にて設明した通りに二相駆動が可能となる。 本実施別5によれば電源、食荷近依が不要であ り、 配緒も伝送クロック2本のみでよく、 歯単な 位達とすることができる。

< 実施例 6 >

第7回、第8回に実能例6の構造図を示す。 これは実施例5で示した等価回路を現実に協成する場合の協造を示したものである。 第7回は平面図を示し、 第8回は第7回のX-X'の断面図を示

この構造について説明する。 転送クロックライン φ1、 φ2、 発光素子 T (・1)~ T (1)は上途と同様である。 ゲート 電極 4 1 は、 結合のためのダイオード D・1~ D 1 と免光系子のゲートとを接続している。 第 8 国に示す発光宏子部は、 む本的に 4 国の発光素子部と問じである。

本実施別6の限定工程を説明する。 まずN形 G

第9 図に実施例7 の等質回額図を示す。 この実施別7 は実施例5 をトランジスタによる等価回路に 書き返したものに相当する。 突施例4 の負荷抵抗を取り去った低成になっており、 塾作は突能例5 と同じである。 また本実施例7を現実に収成した場合、変施例6 に示した根底となる。

このように等価的にトランジスタをもちいても 低成できる。

く実施例8>レーザへの応用

いままでの実施例の説明は発光素子として現光サイリスタを念頭に説明してきた。 しかし本 考案は 洗光サイリスタに 照られるものでなく、 例えばレーザサイリスタを用いても全く何様に助作する。以下の実施例にてレーザサイリスタを用いた場合を 世期する。

第10回、第11回に実施附8の保護団を示す。 これは本発明をレーザに適用した場合を示す。 第 10回は本実施例8の平面回を、 第11回は新面 回を示す。 基本的にはサイリスタ部をレーザサイ リスタとし、そのキャビティ部に結合用ダイオー 本実施例 5 で示した 機 違の 特 微 と し て、 実 絶 例 3 と 異 な り、 二相 配 縁 を 使 用 し て い な い こ と が 挙 げ ら れ る。 第 7 図 を み れ ば 明 か な よ う に 配 線 バ タ ー ン が 重 な ら ず に 形成 で さ、 配 線 形 成 は 一 層 配 線 で 良 い こ と に な る。 ま た 抵 抗 が 不 型 と な る こ と か ら 製 違 が 間 単 と な り、 こ れ か ら 製 造 コ ス ト を さ ら に 低 減 で き る こ と に な る。

<実施例?>

ドを設けた似成となっている。 これは実施例 5、 7の等傾回数を適用したものである。

製造方法を協設する。 n 形 G a A s 基 板 (1) 上に n 形 A | G a A s (2 5)、 p 形 A | G a A s (2 4)、 1 形 (ノンドウブ) G a A s (2 3)、 n 形 A | G a A s (2 2)、 p 形 A | G a A s (2 1)、 上部電気(2 0) を 間次 収 層 する。 (p 形 A | G a A s (2 1)と上部電気(2 0)との間にオーミック接触を良好とするために p 形 G a A s 同を挟む場合もある。)

次にホトエッチングにより上部電感(20)を 図中 n 形 A I G a A s R (25) の幅と同じ編を持つ 段方形に加工し、これをマスクとして、 p 形 A I G a A s (21) ~ n 形 A I G a A s (25) の各層をエッチングする。この時に景予間の分離機(50) が形成される。次にホトエッチングにより同じ上 部電極(20)をさらにエッチングし、10μロ以下の幅を持つストライブ状パターン(レーザサイリスタの電流注人部)と結合用ダイオードパターン(D・1~D・1部分)を設ける。これをマスクとして、p 形 A I G a A s (22) の腰をエッチングする。 n 形AIGaAs(22) 暦 うにする。 さらに絶縁 は全部除去せず一部列 鎖(30)を成蹊する。 この絶縁段は絶縁と光窓 数の二つの額能を持つようにしたものが題ましく、 複数種類の験をもちいて形成してもよい。 この絶 該ほとして引えばSiOz頭を使用した場合、 GaA sの免光波長である870nsを透過するため、光箱 合を誘発する可能性があり、 その間に例えば非晶 質シリコンのような光吸収物質による光遮板膜を 段ける必要がある可能性があるからである。 次に ホトエッチングによりコンタクト穴 (C1)を設け、 転送クロックライン用の記線金属を蒸槽またはス パッタ等により形成し、 ホトエッチングにより転 送クロックライン (ø:、 ø æ) を形成する。 そし て最後にへき団等の手法によりレーザ光出力製の 増画を平行皮よく形成し、 本実能例の構造ができ

この実施例では実施例 5、 7 の帯価回路をレーザへ応用した場合を示したが、実施例 1、 4 の帯価回路、 即ち抵抗を扱けたタイプでもレーザを形

また、実施例で示してきた権成において、 導電型のPとNをそれぞれ逆転してもバイアス条件を 反転すれば、全く同様に動作する。

<応用例>

以上の実施例にて説明してきた自己走査可能な 発光素子アレイは、各種応用が期待できる。例として、光走査の密替イメージセンサ、光ブリンタ の書き込みヘッド、ディスプレイ等が挙げられ、これらの観器の低価格化、高性能化に大きな寄与をすることができる。

上記実施例においては、 各々別接する角光素子の制御電荷を互いに選気的手段にて接続してネットワークを形成しているが、 例えば各々接続する発光素子を1つおきの角光素子として、 1つの角光素子フレーに2系列の走変機能を設けることもできる。また、2次元、3次元の角光素子フレーの場合には、各角光素子は近傍の4つまたは6つ以上の発光素子と電気的手段にて接続される。

[発明の効果]

以上述べてきたように、 本発明は発光素子アレ

成できることは育つまでもない。

尚レーザの社 なく、例えばTJS形、BH形、CSP形、VS IS形容を用いてももちろんよい (S. H. S2e 研、 Physics of Semiconductor Physics, 2nd Edition pp724-730)。また材料についてもAIGaAsを主体に設明したが、これ以外の材料(例えばAIGalnP、InGaAsP、ZnSe、GaP等)であってもよい。

前、以上述べてきた本角明の一連の実施例は当板として半導体基板を用い、その電位を零ポルト(接地)とした例を示してきたが、本角明はこれに限られず基板として他の物質を用いてもよい。もっとも近い例でいえばクロム(Cr)等をドウブした半絶輝性 GaAs 基板上に実施例の n 形 GaAs 機を形成し、この上に実施例で製明した構造を形成してもよい。

また例えばガラス、アルミナ等の絶縁基板上に 半導体膜を形成し、この半導体を用いて実施所の 構造を形成してもよい。

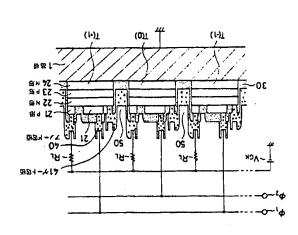
イ 同を ダイオード また は トランジスタで 站合さ せることにより、 2 相の 転送り ロックで 発光点の 転送を行なうこと ができる、 即ち、 2 相り ロック 駆動の光シフトレジスタを形成できる。 また、 ワイヤボンディングの 敵の減少、 駆動 I C の減少、 コンパクト化、 別ピッチ化等ができる。

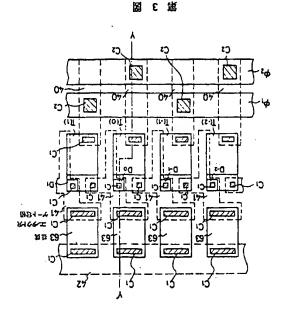
また本発明は、 密着イメージセンサ、 光ブリンタ、 ディスプレイ等へ応用でき、 これらの概要の性能向上、 低価格化に大きく寄与することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は実施別1で説明した発光業子アレイの等価回路間、第2回は実施例2で説明した発光素子アレイの構造概念四、第3回および第4回は実施例3で説明した発光業子アレイの平面回路回、第6回は実施例4で説明した発光素子アレイの等価回路回、第6回は実施例5で説明した発光素子アレイの等価回路回、第7回および第8回は実施例6で説明した発光素子アレイの平面回路は実施例6で説明した発光

DS 7 116





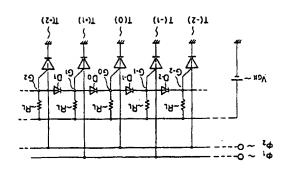
群大照 群落则 市 庭 智 大 士亞森 人里労 越越

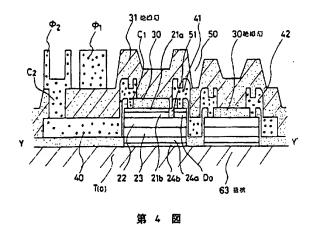
·下水 6 4 3

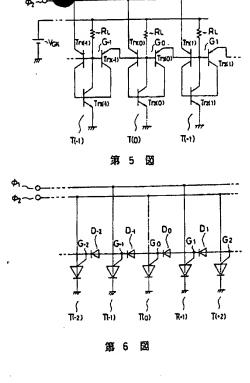
40はアノードのあ、41はゲートのあ

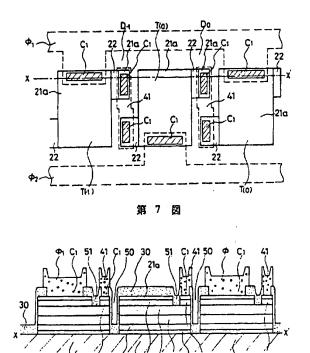
.中 图

图 1 題

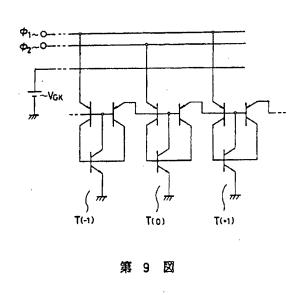


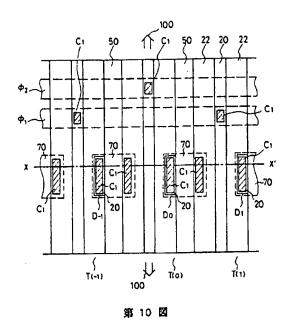


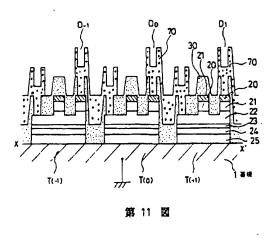


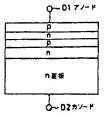


第 8 図

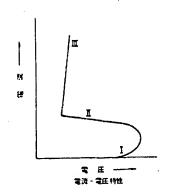




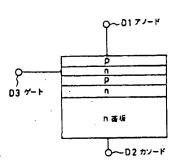




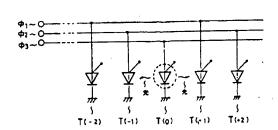
第 12 図



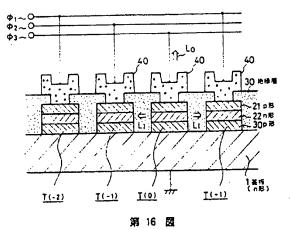
第 13 図

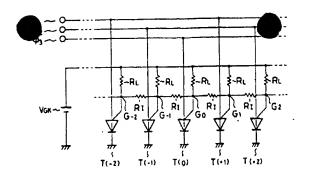


第 14 図

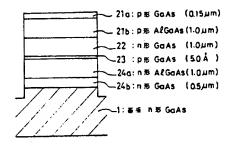


第 15 図





第 17 図



第 18 図

第1頁の続き

30Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

B 41 J 2/455 H 01 S 3/18

7377-5F

⑩発明者 田中

平 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

社内